® BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

OffenlegungsschriftDE 198 10 624 A 1

② Aktenzeichen: 198 10 624.6

(2) Anmeldetag: 12. 3. 98 (3) Offenlegungstag: 16. 9. 99 (f) Int. Cl.⁵: G 02 B 6/42

H 04 B 10/04 H 01 L 31/0232 H 01 S 3/025

(7) Anmelder:

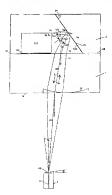
Robert Bosch GmbH, 70469 Stuttgart, DE

(2) Erfinder:

Hauer, Heiner, 70734 Fellbach, DE; Kuke, Albrecht, Dr., 71549 Auenwald, DE; Moess, Eberhard, 71540 Murrhardt, DE; Schwaderer, Bernhard, Dr., 71554 Weissach, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

- (54) Elektrooptisches Modul
 - i) Elektrooptisches Modul mit
 - transparentem Substrat (1), - Sendelaser (512) in einem ersten Vorraum, der einer
 - Breitseite (11) vorgelagert ist, einer Linse (15) zur Strahlformung für die Einkopplung in
 - eine Einkopplungsfläche (42) im Vorraum der anderen Breitseite (14). - Die Breitseite (11) hat eine kristallographische (100)-Ori-
 - entierung, - im ersten Vorraum ist eine die Sendestrahlung reflektie-
 - m ersten vorraum ist eine die Sendestrahlung reflektierende und auf die erste Breitseite (11) werfende Fläche (21) angeordnet.
 - diese hat eine kristallographische (111)-Orientierung, - diese hat voraum der zweiten Breitseite (14) ist der Einkopplungsfläche (42) eine Aufnahmevorrichtung (300, 310) für einen Halter (400) eines optischen Wellenleiters (4) zugeordnet
 - die Linse (15) ist lateral so lokalisiert, deß die Richtung des Mittenstranis (123, 124) der Sendestrahlung im Vorraum der zweiten Breitseite (14) weniger von dem Lot auf der zweiten Breitseite (14) abweicht als innerhalb des Substrats (1).
 - Abwandlungsmöglichkeit durch eine Fläche (21), die für Empfangsstrahlung abweichender Wellenlänge durchläs-
 - Anwendung bei der Leadframe-Technik.



Beschreibung

Stand der Technik

5 Die Erfindung geht von der Gattung aus, wie im unabhängigen Anspruch 1 angegehen,

Ein solches Modul ist aus der deutschen Patentschrift DE 195 27 026 C2 bekannt.

Die Erfindung befaßt sich mit einem Modul, insbesondere mit einem optischen Transceiver, der zum Einbau in ein Receptaele für Lasdframe-Montageitschnik geeigneit ist, in der deutschen Patentamueldung 197 55 806.2 wurde ein Receptaele für Lasdframe-Montagetechnik vorgeschlagen.

10 Für die Montage in einem Receptieal wird üblicherweise als Sendebauelement eine kantenemtitierende Italbeliertasserdiode mit integriertet Srahlturasformation bevorzugt. Sokier Halbeltertasserdiode haben in Lichausshreibungsrichtung meh dem aktiven Laserkanal auf dem gleichen Chip einen passiven Transformationswellenleiter, der den Modenfeldurchmesser des Lasers von e. 1 µm auf e. 4.5 µm vergrößert und somit eine bessere Anpassung an den Modenfeldurchmesser des Lasers von e. 1 µm auf e. 4.5 µm vergrößert und somit eine bessere Anpassung an den Modenfeldurchmesser einer Elimotenfasser von 10 µm ernobglicht, Gliebtzeitig wird bei dieser Strahltransformation der Abstrahltvarkeit von e. 30 % auf ewu 12 ** reduziert. Soklen each dem Stand der Fechnich bekannten Laerfoldsen mit Stantstrahltvarkeit von e. 30 % auf eine Stantstrahltwarkeit in geringen Abstrahlt ausgerichten der Elimotenfasser verwende Der Laser strahlt dabei in eine ma seiner Stimsteit in geringen Abstrahd auf geordene Stantstrahltwarkeit auf der Laser durch Rükerteflexionen an der Faserstilmtliche in seiner Abstrahlsbarksteits ig seister werden. Dabei kann der Laser durch Rükerteflexionen an der Faserstilmtliche in seiner Abstrahlsbarksteitstig seister werden.

20 Bei der Verwendung des Lasers in einem Receptacle mit Leadframe-Montagetechnik verläuft die Achse der Steckbuckse und damit der opitsiehen Faser senkrecht zur Emissionerichtung (Montageebeng) des Lasers, daher ist hier die oben beschriebene Stirnflüstenkopplung nicht möglich. Bei einem Trassociver, der zusätzlich zu einem Sendeelennent (z. B Sendoldes) und ein Empfangselement (z. B Footdoldes) and erwiest. 1883 isch außerdem bei einer Direktankopping der Faser an den Laser wegen des erforderlichen geringen Abstandes zwischen den Stirnflüshen von Laser und Paser kein Strahlicitendes Ellement zur Tennung der Sende- von der Eminfansstrahlung unterhingen.

Vorteile der Erfindung

Der Anmeldungsgegenstand mit den Merkmalen des Anspruches 1 hat folgenden Vorteil:

30 Das Modul ist f

ür den Einbau in ein Receptacle geeignet und im Gro

ßnutzen kosteng

ünstig herstellbar. Es kann als Sendemodul oder Transceiver ausgebildet sein.

Vorteilhafte Weiterbildungen sind in den ahhängigen Ansprüchen angegeben, deren Merkmale auch, soweit sinnvoll, miteinander kombiniert werden können.

Während bei dem Modal für Leadirame-Montagetechnik nach der deutschen Parentamueldung 1975S 806.2 für die Sende- und für die Einpfangsrichung zwei getrennte opsische Wellendieter und somit zwei Stockbuchsen und je der jest tennere Sende- und Einpfangsteil vorgeschen sind, ist ein Transeciver-Modal nach einer Weiterbildung der vorliegenden Erfindung für zur einen opischen Wellenliefer für die Sende- und Einpfangsteibung vorgeschen. Dabei werden für die Sende- und die Einpfangsstägnale zwei unterschiedliche Wellenlängen verwendet. Zur Richtmagstrennung zwischen Sende- und Einpfangsstäd dient ein wellenlängenselsktives Flitagenselsktives Flitagen.

Zeichnung

Ausführungsheispiele der Erfindung sind in der Zeichnung dargestellt und im Folgenden nühre erfättert. Dabei sind bei mehreren Figuren jeweils dieselben Bezugszeichen für im wesemlichen gleiche Teile verwendet. Schematisch ist jeweils im Schnitt gezeigt in

Fig. 1 ein Transceiver-Modul nach der Erfindung, mit Strahlengang,

Fig. 2 ein Transceiver-Modul, das auf einer Seite eines Leadframe montiert ist,

Fig. 3 ein Transceiver-Modul mit integriertem Transceiver-Chip als Sendeelement.

Beschreibung des Ausführungsbeispiels

Fig. 1 zeig den Aufnau und den Stenhlengang für ein Ausführungssbespiel eines erfindungsgemüßen Thansaciver-Moduls. Ein ertest Siliziumssberur 1 mit plangarallelen Breitssich 11.1 14 rigtig auf einer ersten Breitsstelt 1 als Stenheubelenment 12 einen Sendelaser, der mit Hilfe einer Montageschicht. 13 befestigt ist. Das aus der Lichtaussritsfäche 120 auf der Silrafläche des Sendelasers 12 austretende Strahlenbündel mit dem Mittenstrahl 121 hei der Sendewellenlänge A1 irfilt auf eine geneigte Fläche 21. Bevorzug wird diese Fläche durch einen amstortopen Ausprozest in einen zweien Siliziumssubstra 2 etzzugt. Die Sinkturierung des zweiten Siliziumssubstra 2 kann hierhei vorteilhafterweise durch Strukturierung eines Siliziumwalerist im Veillachnutzen gesehbeten. In der Fig. 13 in nur ein Nutzen dangestellt. Die Fläche 21 instit einer dichrotistschen Filterschicht 22 beschichte, welche die Sendewellenlänge A1 reflektiert und die Empfangswellenlänge A2 durchläßt. Durch den anisotropen Silizium-Auprozeo Bedingt, weist die Fläche 21 eine kristalloppilische (111)-Orientierung auf und ist gegenüber der (100)-orientierun Montagelläche 23 des Siliziumsubstrates 2 umer einem Böschbengswinkel von

 $\alpha = \arctan(\sqrt{2}) = 54.7^{\circ}$

geneigt. Der Einfallswinkel des Mittenstrahls 121 im Strahlenbündel gegenüber der Flächennormalen der Fläche 21 ist

 $B = 90^{\circ} \alpha = 35.3^{\circ}$

Der Mittenstrahl 122 des reflektierten Strahlenbündels hat gegenüber der Flächennormalen der ersten Breitseite 11 des ersten Siliziumsubstrates 1 einen Richtungswinkel von

$$y_5 = 90^{\circ} - 2 \cdot \beta = 19.5^{\circ}$$
.

Beim Eintritt in das Siliziumsubstrat 1 wird das Strahlenbündel zum Lot hingebrochen. Der Richtungswinkel γ₁ des Strahlenbündels im Siliziumsubstrat 1 ist

$$\gamma_1 = \arcsin ((n_0/n_1) \cdot \sin (\gamma_2)).$$

Dabei ist n_0 der Brechungsindex im Raum zwischen der ersten Breitseile 11 des Substrats 1, der Filterschich? 22 und der Lichtausrittsflüche 12 0 ist. Dieser Raum kann in einem ersten Ausführungsbesipiel der Erfindung (Fall 1) mit choen in einem zweiten Ausführungsbesipiel (Fall 2) mit choen transparenten Kleber ausgefüllt sein. Für Luft ist $n_0 = n_{\rm cl.} = 1$, Für das zweite Ansführungsbesipiel wird in der nachfolgenden beispielnheinen Breechbung intre den transparenten Kleber ein Brechungsindex von $n_{\rm cl.} = 1.5$ angenommen. Zur Vermeidung von fresnelschen Reflexionsverlussen wird die erste Breitsleit 11 zumindest im Breechhot gehächleinftig mit einer Antierfektsonsschicht belegt Silkium hat bei einer Liebtwellenlänge von $\lambda = 1,55$ µm, die in der Berechnung beispielnah zugrunde gelegt wird, einen Brechungsindex von 3,4777. Mit diesen Werten erhält man für Luft im Raum oberhalb der Fläche 11

$$\gamma_{11} = 5.50^{\circ}$$
 Fall 1

und für Kleber im Raum oberhalb der ersten Breitseite 11

$$\gamma_{1K} = 8.27^{\circ} \text{ Fall 2}.$$
 25

Auf der zweiten Breitseite 14 des Substrates 1 ist als strukturierter Oberflüchenbereich zur Fokussierung des Sendestrahenbündles i eine Lines 15 vorgeseben. Vorsteilnäherweise ist diese Lines, die neue dem Stand der Technik bekenn, als integrierte Lines direkt auf dem Siliziumsubstrat 1 im Velfächnutzen strukturiert. Die Oberfläche der Lines ist mit einer Ammirdhesionsschicht belegt. Diese Lines hat die Aufgabe, das aus dem Laser ausstrenden die vergierende Strahlenbinded in ein konvergierendes Strahlenbinded urmzuwandeln und dabei die Lichtausstrisfläche 120 auf eine Einkopplungsfläche innerhalb der Störflächen in den Lines vor der der Strehenbinde und vor Richtenbergen der Strahlenbinder und versichen der Normalen der Stirnfläche 42 und der Richtung des stirtenstigt 124 des konvergierenden Strahlenbinder strahlenbinder. Die hier Stander einem Rustrahl und einem Randstrahl des konvergierenden Strahlenbindels. Nach dem Stand der Flechnik sich biertür gorische Stecker für Elimondern Lichtletifizere mithlitich, deren Stimflichenomman gegenüber der Fasseralise einem Winkel von Lypischerweise δ = 8° einschließt. Ein aus der Faser austretendes Lichtbündel wird dabei unter dem Winkel von

$$\alpha_d = \arcsin(n_t \cdot \sin \delta) = 11.7^\circ$$

zur Flächennormalen gebrochen, wobei n₁ = 1,46° der Brechungsindex des Faserkerns ist. Der Winkel zwischen der Paserrelise und dem Mittenstrahl eines austretenden Strahlenbürdels ist dann

$$\varepsilon = \alpha_4 - \delta = 3.7^{\circ}$$
, 45

Um diesen Winkel muß auch ein einfallendes Strahlenbündel gegenüber der Faserachse geneigt eingekoppelt werden, um Einkoppelverluste infolge Winkeldejustierung zu vermeiden. Um eine kostengünstige Montage einer Steckbuchse in einem Receptaele zu ermöglichen, muß die Achse der Steekbuchse und damit auch eines eingesteekten Steckers senkrecht zur Montagefläche des Recentacies geführt sein. Daraus folgt, daß der Mittenstrahl 124 des konvergierenden Bündels einen Winkel von ε = 3.7° mit der Flächennormalen der zweiten Breitseite 14 des Siliziumsubstrates 1 einschließen muß, Würde das Strahlenhündel ohne die Linse 15 aus der ehenen Breitseite 14 austreten, so würde der Mittenstrahl vom Lot auf der Breitseite 14 weggebrochen. Im ersten Fall wäre dieser Winkel 19,5° und im zweiten Fall 30°. Diese Winkel wären gegenüber dem erforderlichen Winkel von ε = 3,7° viel zu groß. Setzt man jedoch die konvexe Linse 15 so, daß die Strahlrichtung des Mittenstrahls durch den Krümmungsmittelpunkt Me der Linse verläuft, so durchdringt der Mitten- 55 strahl die Linse ungebrochen und tritt im Fall 1 unter dem Winkel von 5,50° und im Fall 2 unter dem Winkel von 8,27° in die Faser ein. Dies ist immer noch eine beträchtliche Abweichung von dem Idealwinkel ε = 3,7°. Erfindungsgemäß läßt sich der Winkel e = 3,7° dadurch erreichen, indem die Linse lateral versetzt wird. Der Betrag dieses Versatzes hängt vom Krömmungsradius der Linse ab. Über die Wahl des Krömmungsradius läßt sich das Vergrößerungsverhältnis für die Strahltransformation einstellen. Um einen optimalen Koppelwirkungsgrad zu erhalten, wird der aus dem Halbleiterlaser 60 austretende Strahl, der näherungsweise als Gaußstrahl hetrachtet werden kann, so transformiert, daß die Taille des transfonnierten Laserstrahls so groß ist, wie die Strahltaille einer in der Einmodenfaser geführten Lichtwelle. Im folgenden werden Ergebnisse von Berechnungen für typische Eingangsgrößen angegeben; darin bezeichnet LD (Laserdiode) das Sendeelement 12.

5

10

20

Eiugaugsgrößen

	Wellenlänge	λ
		= 1,55 µm
.5	Dicke des 1. Siliziumsubstrates	$d_1 = 525 \mu m$
	Dicke des 2. Siliziumsubstrates	$d_2 = 525 \mu m$
	Brechungsindex des Siliziums	$n_{Si} = 3,4777$
	Dicke des Laserchips	$d_{cn} = 250 \mu m$
	Dicke der Montageschicht für LD	$d_s = 25 \mu m$
10	Höhe der aktiven Zone über Substrat 1	$h_a = 275 \mu m$
	Modenfeldradius des Lasers	$w_1 = 2.25 \mu m$
	Modenfeldradius der Faser	$w_F = 5 \mu m$
	Schnittwinkel der Faserstirnfläche	$\delta = 8^{\circ}$
	horizontaler Abstand LD - Filterfläche 22	$s_{121} = 225 \mu m$
15	Fall 1: Brechungsindex oberhalb Fläche 11	$n_{cr} = 1$
	Fall 2: Brechungsindex oberhalb Fläche 11	$n_{0K} = 1.5$
	· ·	***

Mit diesen Eingangsgrößen ergibt die Berechnung für den Pall 1 folgende Ergebnisse für die Abhildung und den 20 Strabbverlauf:

	Krümmungsradius der Si-Linse	$R_{K} = 1100 \mu m$
	Radius der Si-Linse	$R_L = 400 \mu m$
	Taillenradius des transformierten Strahls	$w_{0Li} = 4.9 \mu m$
2.5	optischer Weg Laser - Linse (Gegenstandsweite)	$g \approx 649 \mu m$
	optischer Weg Linse - Faser (Bildweite)	$b = 1404 \mu m$
	Vergrößerung M = b/g	M = 2,2
	Versatz Linsenkrümmungsmitte Mittenstrahl	$\Delta X_K = 14 \mu m$
	Versatz Linscomitte - Stahlmitte	$\Delta X_L = 120 \mu m$
30	Strahlrichtung im Si-Substrat 1	$\gamma_{11} = 5.50^{\circ}$
	Strahlrichtung unter der Si-Linse y ₄	= 3,7°
	erforderliche Einstrahlrichtung in Faser	ε = 3,7°

35 Für den Fall 2 erhält man diese Ergebnisse:

	Krümmungsradius der Si-Linse	$R_{\rm X} = 825 \mu {\rm m}$
40	Radius der Si-Linse	$R_L = 400 \mu m$
	Taillenradius des transformierten Strahls	$w_{01.4} = 5.0 \mu m$
	optischer Weg Laser - Linse (Gegenstandsweite)	$g = 482 \mu m$
	optischer Weg Linse - Faser (Bildweite)	$\tilde{b} = 1072 \mu m$
	Vergrößerung $M = b/g$	M = 2,2
45	Versag Linsenkrümmungsmitte – Mittenstrahl	$\Delta X_{Kr} = 26,6 \mu m$
	Versatz Linsenmitte - Stahlmitte	$\Delta X_{Li} = 147 \mu m$
	Strahlrichtung im Si-Substrat 1	$\gamma_{1K} = 8,27^{\circ}$
	Strahhichtung unter der Si-Linse y4	= 3,7°
	erforderliche Einstrahlrichtung in Faser	€ = 3,7°

50 Für die beiden Fälle mit Luft bzw. Kleber obertabl der ersten Breitsteit 11 des Substrates 1 läß sich durch Wahl des Linsenkrimungsradius Rs. you 1100 µm bzw. 825 µm und des Linsenverstatzes AdL; von 120 µm bzw. 147 µm de Taillengröße und die Strahrichtung so anpassen, daß eine optimale Finkopplung in eine senkrecht zur Montageebene des Lasers ausgeröchtete Einmodenfasser möglich ist, war.

Die Berechaung für die Ausbreitung der Strahlenbündel ist nach dem Reziproxitäsprinzip der Optik ebenso auch für sie den ungeschern Lichtung gultig. Das bisig, daß ein aus der Fisser ausstentender Empfangsstrahl bis zum Auftrefland die dichrotitische Filterschicht 22 die gleiche Transformation und Strahluntlenkung erfährt wie der Sendestrahl. Die dichrotitische Filterschicht 22 at für den Empfangsstrahl wegen dessen anderer Weltenlänge ein sehr peringes Rethenovervrrötigen und ein sehr hohes Transmissionsvermögen. Der Empfangsstrahl werd hier also nicht reflektier, sondern er ritt in das Innere des Siltziumsubstrats 2 ein. Der Binfallswinkel de, des Mittenstrahl ist hier benso wie beim einfallten den Sendestrahl der Winkel $\beta = 53.3^\circ$. An der Pläche 21 wird der Empfangsstrahl zum Lot hingebrochen. Der Brechungswinkelt hinrer der Pläche 21 ist der

 $\beta_2 = \arcsin ((n_0/n_2) \cdot \sin(\alpha_2)).$

65 Für den Fall 1 mit n₀ = n_{0L} = 1 für Luft und n₂ = n_{St} = 3,4777 für Sitizium als Substratmaterial für das Substrat 2 erhält man

 $\beta_{21} = 9,56^{\circ}$

Der Richtungswinkel gegenüber der Flächennormalen der Oberseite 24 des Substrates 2 ist

$$\gamma_{241} = \alpha - \beta_{21} = 54.74^{\circ} - 9.56^{\circ} = 45.18^{\circ}$$
.

Für den Fali 2 mit po = nox = 1.5 für Kleber und po = psi = 3,4777 für Silizium als Substratypaterial für das Substrat 2 erhält man

10

15

20

45

50

55

60

$$\beta_{2K} = 14,42^{\circ}$$

Fall 1a

Richtungswinkel von Strahl 132

Der Richtungswinkel gegenüber der Flächennormalen der Oberseite 24 des Substrates 2 ist

$$\gamma_{241} = \alpha - \beta_{21} = 54.74^{\circ} - 14.42^{\circ} = 40.32^{\circ}$$

Der Grenzwinkel der Totalreflexion aus Silizium nach Luft ist

 β_{ov} : = arcsin(1/n_{Si}) = 16.71°.

Gegenüber einem transparentem Kleber mit ng = 1,5 ist der Grenzwinkel aus Silizium

 $\beta_{arK} = \arcsin(n_K/n_{Si}) = 25,55^\circ$.

Ein Austritt aus der Seite 24 des Siliziumsubstrates ist für beide Pälle nicht möglich, auch wenn die Seite 24 gegen einen transparenten Kleber grenzen würde, da der Strahlrichtungswinkel gegenüber der Flächennormalen der Seite 24 für beide Fälle größer ist als der Grenzwinkel der Totalreflexion. Eine auf der Seite 24 angebrachte Fotodiode könnte daher 25 kein Licht aus der Übertragungsfaser 4 empfangen.

Um das Emplangslicht trotzdem aus dem Siliziumsubstrat 2 auskoppeln und in eine planar auf der Seite 24 montierte Empfangsdiode 5 cinkoppeln zu können, ist entsprechend einer Weiterbildung der Erfindung eine anisotrop geätzte Vertiefung 3 in der Seite 24 des Substrates 2 erzeugt. Das Empfangslichtbündel mit dem Mittenstrahl 131 trifft auf die Seitenfläche 31 der Vertiefung 3. Da die beiden Flächen 21 und 31 wegen des gleichen anisotropen Ätzprozesses parallel zueinander sind, ist für die beiden Fälle mit Luft bzw. einem transparenten Kleber linksseitig der Fläche 21 der Einfallswinkel β_{3L} bzw. β_{3K} des Mitteustrahls 131 an der Begrenzungsfläche 31 so groß wie der Brechungswinkel β_{2L} bzw. β_{2K} rechtsseitig der Fläche 21. In beiden Fällen ist der Einfallswinkel kleiner als der Grenzwinkel der Totalreflexion, so daß das Licht aus dem Siliziumsubstrat austreten kann. Um Verluste durch Fresnelreflexionen an der Grenzfläche 31 zu vermeiden, ist diese Fläche mit einer Antireflexionsschicht 32 belegt. Anstelle einer Antireflexionsschicht kann hier auch 35 die gleiche Filterschicht wie in Schicht 22 verwendet werden. In diesem Fall können beide Seiten des Siliziumwafers 2 im gleichen Vakuumprozeß beschichtet werden.

Die Vertiefung 3 kann entweder mit Luft oder auch mit einem transparentem Kleber gefüllt sein. Je nach Brechungsindex in der Vertiefung 3 ergeben sich für die Brechungswinkel der beiden Fälle 1 und 2 folgende Kombinationen:

Raum vor Fläche 21: Raum hinter Fläche 31: Richtungswinkel von Strahl 132	Luft $n_{oL} = 1$ Luft $n_{3L} = 1$ $\gamma_{132} = 19,47^{\circ}$
Fall 1b Raum vor Fläche 21: Raum hinter Fläche 31:	Luft $n_{aL} = 1$ Kleber $n_{3K} = 1.5$
Richtungswinkel von Strahl 132 Fall 2a	$\gamma_{132} = 32,10 \ \mu m$
Raum vor Fläche 21:	Kleber $n_{oK} = 1.5$
Raum hinter Fläche 31:	Luft $n_{3l_1} = 1$
Richtungswinkel von Strahl 132	$\gamma_{132} = 5,26^{\circ}$
Fall 2b	
Raum vor Fläche 21:	Kleber $n_{oK} = 1.5$
Raum hinter Fläche 31:	Kleber $n_{3K} = 1,5$

Auf der Seife 24 des zweiten Siliziumsubstrates 2 wird die als Empfangselement dienende Empfangsdiode 5 so montiert, daß ihre liebtempfindliche Fläche über der Öffnung 33 der Vertiefung 3 liegt. Dabei kann entweder eine Fotodiode mit der aktiven Fläche auf der Oberseite, wie in Fig. 1 gezeigt, oder eine Fotodiode mit der aktiven Fläche auf der Untersejte eingesetzt werden. Die laterale Position der Fotodiode kann anhand der oben angegebenen Richtungswinkel und 65 der Position der Vertiefung 3 bezüglich der Fläche 21 vorherbestimmt und durch Marken oder Rasistrukturen auf der Seite 24 des Siliziumsubstrates 2 gekenuzeichnet werden, so daß eine passive Justierung dieser Empfangsdiede möglich ist.

Die optischen Weglängen (= geometrische Weglänge geteilt durch den Brechungsinder des jeweils durchlaufenn Maierials) zwischen den Jackhaustristsprukt Rg an der Jaserssirridake und dem Aufertfüpukt Pg, auf der der Fläche 21 einerseits und des Empfangsleihstrahls zwischen dem Punk Pg; und dem Lichtauftreffporkt Pg auf der Empfangsdiede 5 andererseits insens einst einer die gegegnete Positionierung der Verleifung 3 bezüglich der Pläche 15 erinander angleichen. Dadunch kunn erreicht werden, daß im Punkt Pg, die Strahltülle des transformierten Empfangsstrahls zu liegen kommt, die als Arbiblidung der Strahltülle auf der Paserstimfahet 42 dern die Lines 15 entschleit bet transformierte Brafangsstrahlställe im Punkt Pg hat dann den gleichen Durchmesser wie die Strahltülle des Jeserstrahls an der Lichtaustrißfülche im Punkt Pg des Jasers, In dem angegebenen Bespiel sind dies 4,5 µm. Damit lasser sich auch la die Griffachtige Fotocioden, die für höchste Prequenzbereiche erforderlich sind (Durchmesser der aktiven Zone typisch 10 30 µm) noch mit ausreichendenn Jussagspielchaum ankoppelen.

Fig. 2 zeigt ein erfindungsgemülkes Transceiver-Modul, das auf einer Seite 201 eines Leadframe 200 mortien ist. Auf der anderen Seite 202 des Leadframe 200 ist eine Staekbuchse 300 mit ihrer Flanschfäche 301 akt i justiert und über Lassrschweißpunkte 203 histert. In diese Nieckbuchse ist eine Ferrole 400 mit der Übertragungsfaser 4 eingeführt. Diese Fransch ist eine schräg geschnittene Stirmliche (der Schnittwinkel in diesem Ausführungsbesippiel ist 8%), in die der transchaf formierte Lassrstrahl: 124 eingekoppelt wird. Der axiale Abstand wird dabei durch den Anschlaging 310 so vereingestellt, daß zwischen der Linse 15 auf der Unterseite 14 des Slitziomausbtrates 1 und der Taille des transformierten Lassrstrahls 124 gerade die deben bereichne Bildische ib lögt. Die laterale Position der Fraser beziglich der Strahlställe des transformierten Lassrstrahls wird durch aktive Jusage der Flanschlläche 301 auf der Unterseite 202 des Leadframes 200 eingestellt und durch Lassrschweißpunkte 205 hiert.

Das aus der Rückseile des Laserchipe austreiende Lichtseignal kann, wie nach dem Stand der Technik üblich, zur Leisung zur Gereiche vor ein der gegenäte der Verleitung auf eine planar meninter Monitordiede 60. Diese Monitordiede wird erfindungsgemäß in einer Verleitung in Strahlung in den planar meninter Monitordiede 60. Diese Monitordiede wird erfindungsgemäß in einer Verleitung in Strahlung und eine planar meninter Monitordiede 60. Diese Monitordiede wird erfindungsgemäß in einer Verleitung in Strahlung auf eine Pläche 61, die hierar in der Pläche 61, die hierar in der Pläche 61, die hierar mit einer die Laserweitenläuge reflektierenden Laserstrahls geschielt durch Rechtsein on der Fläche 61, die hierar mit einer die Laserweitenläuge reflektierenden Seheht 62 beliegt ist. Verteithinfalterweise kann diese Schich 62 den gleichen Aufbau haben, wie die dichrotisische Schicht 22 auf der Pläche 21 und mit dieser gemeinsam hen wesentlichen Mehraufwah bergestellt werden. Zur elektrischen und mechanischen Kontaktierung der Untersteite der Monitordiode 60 wird der Boden und mindestens eine der Schienflächen der Verliefung 16 mit einer Goldschicht 17 helegt. Die üblige elektrische Kontaktierung des Einpfangs- und Sendzweise sich Transceiver Moduls geschichte Bronduffsthe zu den entsprechenden Kentaktbereichen des Leadframes (hier nicht gezeichnet). Zum Schutz vor Umwellerinflüssen können die aktiven Bandelmenne des Transceivers und die Bonddräthe mit einem enprisch transprechen Schutzwerguß (engl. glob top) 70 umbillt sein. Das Gesamtmodul kann dann noch mit einer harten Umbillung (hier nicht gezeichnet) umgeben werden.

Abwandlungsmöglichkeiten

Anstelle des Laserchips 12 kann auch ein integrierrer Transeciverchip 512 (Fig. 3) eingesetzt werden. Ein solcher Transeciverchip enthält auf einem Chip integriere einer Sendesti, der die Welhellinge A, eingleanstell und eine Transeciverchip enthält auf einem Chip integriere einer Sendesti, der die Unglangstell einer den Einpfangsvellenlinge A, einpfängstell, der die Empfängsvellenlinge A, einpfängstell, der die Empfängsvellenlinge kein und Ausgangswellenlinge nur eine deutstellte Lichteite, der auf erstelle B, liegt. Dieser gemeinsame Ein- und Ausgangswellenleiter kann, wie zuvor beschrieben, als Transformationswellenleiter zur Vergeöferung des Modenleiddurchmessers ausgebildet sein. Die Straßeugänge für die Sends- und die Empfängsrichtung sie dann so, wie zuvor für die Senderichtung besehnlichen wurde. Die einerheitsberählen 22 wird nich der Wellenlängen geschlich auf den instigerieren Varnsechverchip auch eine integrieren Wellenlängerselkeithen Kopplier. Zusätzlich kann der Transechverchip interheit integrieren Wellenlängerselkeithen Kopplier. Zusätzlich kann der Transechverchip auch eine integrieren Wellenlängerselkeithen Kopplier. Zusätzlich kann der Transechverchip verweise den den ausgeschen Kopplier. Zusätzlich kann der Transechverchip verweisenden Riche 6 ef unfaller kuns 6 ef unfaller kuns der den den den krig. 2 in der Vertiefung 16 mit der zus Krathennehung vorgeschenen Riche 6 ef unfaller kuns der

Ebenso ist es möglich, die erfindungsgemäße Anordnung ganz ohne Empfangsteil, also ohne die Fotodiode 5 uud ohne die Vertiefung 3 nur mit dem Laserehip 12 als reines Sendemodul zu verwenden.

Patentansprüche

1. Elektrooptisches Modul

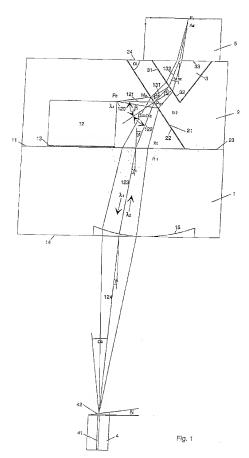
- mit einem optisch durchlässigen, plattenförmigen Substrat (1) mit zwei planparallelen Breitseiten (II, 14),
- mit einem optischen Sendeelement (12, 512), das zur Erzeugung von Sendestrahlung dient und das in einem ersten Vorraum vorgesehen ist, der der ersten Breitseite (11) vorgelagent ist.
- mit Mitteln zur Strahlfornung für die Einkopplung in eine Einkopplungsfläche, die sich im Vorraum der

zweiten Breitseite (14) befindet, wobei die zweite Breitseite (14) einen strukturierten Oberflächenbereich aufweist, der als Mittel zur Fokussierung der im Betrieb durch das Suhstrat (1) geworfenen Sendestrahlung auf die Einkopplungsfläche dient.

- mit folgenden Merkmalen:
 - die erste Breitseite (11) weist eine kristallographische (100)-Orientierung auf,
 - im crsten Vorraum ist eine die Sendestrahlung im Betrieb reflektierende und auf die erste Breitseite (11) werfende Fläche (21) angeordnet.
 - die chene Fläche (21) hat eine kristallographische (111)-Orientierung gegenüber der kristallographischen (100)-Orientierung der ersten Breitseite (11),
 - im Vorraum der zweiten Breitseite (14) ist der Einkopplungsfläche eine Aufnahmeverrichtung (300, 10 310) für einen Halter (400) eines optischen Wellenleiters (4) mit Stirnfläche (42) zugeordnet.
 - der strukturierte Oberflächenbereich ist so lokalisiert, daß im Betrieb die Richtung des Mittenstrabls (123, 124) der Sendestrahlung im Vorraum der zweiten Breitseite (14) weniger von dem Lot auf der zwei-
- ten Breitseite (14) abweicht als innerhalb des Substrats (1).
- Modul nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Enrissionsrichtung des Sendeelements (12, 512) parallel znr crsten Breitseite (11) verlänft.
- 3. Modul nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der strukturierte Oberflächenbereich als konvexe Linse (15) pestaltet ist.
- Modul nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß, der Krümmungsradius der Linse (15) so gewählt ist, daß der aus dem Sendeclement (12, 512) austretende Sendestrahl so transformiert wird, daß die Taille des transformier- 20 ten Sendestrahls so groß ist wie die Strahltaille einer in einer handelsüblichen Einmodenfaset geführten Lichtwelle.
- 5. Modul nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeiehnet, daß die Fläche (21) durch anisotropes Ätzen eines plattenförmigen Siliziumsubstrates (2) geformt ist, das so auf der ersten Breitseite (11) montiert ist,
- daß die (100)-Orientierung des Siliziumsubstrates (2) Parallel zur ersten Breitseite (11) verläuft, 6. Modul nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß es zusätzlich zum Sendeele- 25 ment (12) ein Empfangselement (5) aufweist,
- Modul nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Fläche (21) reflektierend für die Sendestrahlung, aber durchlässig für Strahlung mindestens einer anderen als Empfangswelleulänge geeigneten Wellenlänge ist.
- 8. Modul nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß parallel zur Fläche (21) eine 30 Begrenzungsfläche (31) lices, die zusammen mit der Fläche (21) einen Plattenabschnitt begrenzt, der aus einem Material besteht, das optisch durchlässig ist für eine von der Sendewellenlänge des Sendeelementes (12) abweichende Wellenlänge und das einen höheren Brechungsindex aufweist als die Vorräume der Fläche (21) und der Begren-
- zungsfläche (31). Modul nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Begrenzungsfläche (31) auch eine anisotrop in eine 35 Siliziuntplatte (2) geätzte Vertiefung (3) begrenzt.
- 10. Modul nach Anspruch 6 und 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Siliziumplatte (2) auf einer ihrer Breitseiten (24) das Empfangselement (5) trägt.
- 11. Modul nach einem der Ansprüche 6 bis 10. dadurch gekennzeichnet, daß die optischen Weglängen zwischen einerseits der Fläche (21) und andererseits dem Lichtaustrittspunkt (Pe) an dem Sendeelement beziehungsweise dem 40 Auftreffpunkt (P4) des Empfangslichtstrahls auf dem Empfangselement (5) einander angeglichen sind.
- 12. Modul nach einem der Ansprüche 6 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß Brechzahlen und Geometrie so gewählt sind, daß im Betrich im Auftreffpunkt (P5) des Empfangslichtstrahls auf dem Empfangselement (5) die Strahltaille des transformierten Empfangsstrahls liegt, die durch die Linse (15) als Abbildung der Strahltaille in der Einkopplungsfläche entsteht.
- 13. Modul uach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß das Sendeelement Bestandteil eines Transceiverchips (512) mit integrierten Empfangselement ist und daß die Fläche (21) sowobl für die Sende- als auch für die Empfangswellenlänge reflektierend ist.

Hierzu 3 Seite(n) Zeichnungen sn 55 60

6.5



Nummer: Int. Cl.⁶: Offenlegungstag: DE 198 10 624 A1 G 02 B 6/42 16. September 1999

